GA-Z170N-WIFI
GA-H170N-WIFI

사용자 설명서

개정판 1001

12MK-Z170NWF-1001R

GA-Z170N-WIFI GA-H170N-WIFI

자세한 제품 정보는 GIGABYTE 웹사이트를 참조하십시오.

지구 온난화 방지를 위하여 본 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 포장재를 사용하였습니다. GIGABYTE는 소비자와 함께 환경을 보호합니다.

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GMbH

Address: Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: Motherboard

Product Name: GA-Z170N-WIFI/GA-H170N-WIFI

conforms with the essential requirements of the following directives:

☒ **2004/108/EC EMC Directive:**

☒ Conduction & Radiated Emissions:	EN 55022:2010
☒ Immunity:	EN 55024:2010
☒ Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2006+A2:2009
☒ Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2013

☒ **2006/95/EC LVD Directive**

☒ Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013

☒ **1999/5/EC R&TTE Directive**

☒ Technical Requirements:	EN 300 328 v1.8.1, EN 301 893 v1.7.1 EN 301 489-1 v1.9.2, EN 301 489-17 v2.2.1 EN 300 440-1 v1.6.1, EN 300 440-2 v1.4.1 EN 62311:2008

☒ **2011/65/EU RoHS Directive**

☒ Restriction of use of certain substances in electronic equipment:	This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.

☒ **CE marking**

Signature: Timmy Huang

(Stamp) Date: Aug. 10, 2015 Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: **(626) 854-9338/ (626) 854-9326**

hereby declares that the product

Product Name: **Motherboard**

Model Number: GA-Z170N-WIFI
GA-H170N-WIFI

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Aug. 10, 2015

무선 모듈 국가 승인:

United States FCC: PD98260NG	Japan R 003-150093 T D150069003 5.15~5.35GHz indoor use only
Canada IC: 1000M-8260NG	
Australia & New-Zealand	
China CMIIT ID: 2015AJ2225(M)	South Korea MSIP-CRM-INT-8260NGW
European Union	Taiwan CCAH15LP0910T2

다음 웹사이트에서 최신 안전 및 규정 문서를 참조하십시오.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5518#ov

저작권

면책조항

이 설명서에 포함된 정보는 저작권법 보호를 받으며 GIGABYTE의 재산입니다. 이 설명서에 포함된 명세와 특징은 GIGABYTE에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

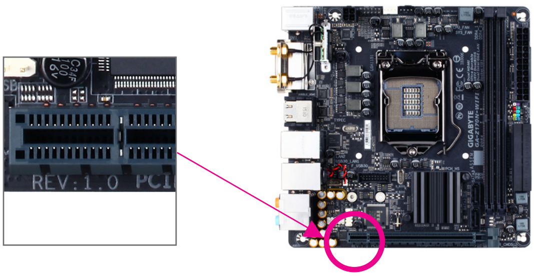
GIGABYTE의 사전 서면 허가 없이는 이 문서의 일부 또는 전부를 어떤 형식이나 방법으로도 복제, 복사, 번역, 전송 또는 출판할 수 없습니다.

- 빠른 제품 설치에 대해서는 제품과 함께 제공된 빠른 설치 가이드를 읽으십시오.
- 자세한 제품 정보에 대해서는 사용자 설명서를 숙독하십시오.
- 제품 관련 정보는 당사 웹 사이트에서 확인하십시오:http://www.gigabyte.com

메인보드 수정 버전 식별

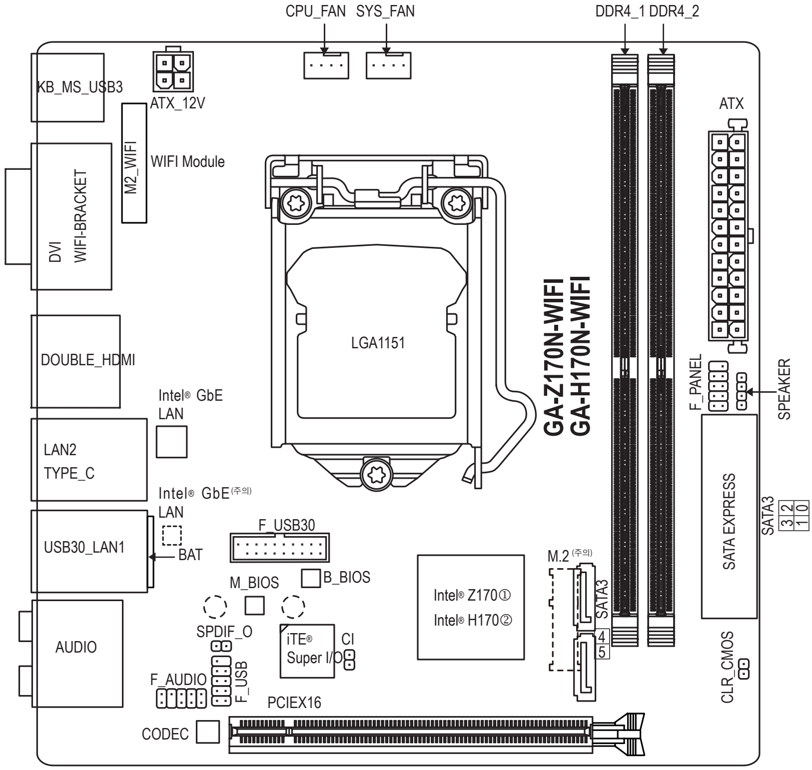
메인보드에 있는 수정 버전 번호는 "REV: X.X." 예를 들어, "REV: 1.0"은 메인보드의 수정 버전이 1.0이라는 의미입니다. 메인보드 BIOS나 드라이버를 업데이트하거나 기술 정보를 찾을 때는 메인보드 수정 버전을 먼저 확인하십시오.

예:



목차

GA-Z170N-WIFI/GA-H170N-WIFI 메인보드 레이아웃



포장 내용물

- ☑ GA-Z170N-WIFI 또는 GA-H170N-WIFI 메인보드
- ☑ 메인보드 드라이버 디스크
- ☑ SATA 케이블 2개
- ☑ 사용자 설명서
- ☑ I/O 쉴드
- ☑ 빠른 설치 가이드
- ☑ 무선 모듈 드라이버 디스크
- ☑ 안테나 1개

상기 포장 내용물은 참조용일 뿐이며 실제 품목은 구입한 제품 패키지에 따라 다릅니다. 제품 내용물은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

(주의) 이 커넥터/칩은 메인보드의 뒷면에 있습니다.

① GA-Z170N-WIFI 전용.
② GA-H170N-WIFI 전용.

제1장 하드웨어 설치

1-1 설치 주의사항

메인보드는 ESD(정전방전)으로 인해 손상될 수 있는 민감한 전자회로와 부품을 많이 포함하고 있기 때문에 설치 전에 사용자 설명서를 숙독 후 다음 절차를 따르십시오. 설치하기 전에 사용 설명서를 주의해서 읽고 다음 절차를 따르십시오:

- 설치하기 전에 PC 케이스(샤시)가 메인보드에 적합한지 확인하십시오.
- 설치 전에 판매점에서 제공한 메인보드 S/N(일련번호) 스티커나 보증 스티커를 제거하거나 뜯지 마십시오. 스티커는 보증 확인에 필요합니다.
- 메인보드나 기타 하드웨어 부품을 설치하거나 제거하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑아 AC 전원을 분리하십시오.
- 하드웨어 부품을 메인보드의 내부 커넥터에 연결할 때, 이들이 제대로 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드 취급 시, 금속 리드나 커넥터를 만지지 마십시오.
- 메인보드, CPU 또는 메모리와 같은 전자 부품을 취급할 때는 정전기 방전(ESD) 손목 띠를 착용하는 것이 좋습니다. 정전기 방지 손목 띠가 없으면 마른 손으로 금속 물체를 먼저 만져 정전기를 제거하십시오.
- 메인보드를 설치하기 전에, 정전기 방지 패드 위 또는 정전기 차폐 용기 안에 놓으십시오.
- 메인보드에서 전원 공급장치 케이블의 플러그를 꽂거나 뽑기 전에 전원 공급장치의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 전원을 끄기 전에, 전원 공급장치 전압이 지역의 전압 규격에 맞게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제품을 사용하기 전에, 하드웨어 부품의 모든 케이블 및 전원 커넥터가 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드의 손상을 방지하기 위해, 나사가 메인보드 회로나 부품에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 메인보드 위에, 또는 컴퓨터 케이스 안에 나사나 금속 부품이 남아 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 시스템을 평평한 바닥에 두십시오.
- 고온이나 습기가 있는 환경에 컴퓨터를 설치하지 마십시오.
- 설치 과정 중에 컴퓨터 전원을 켜면 시스템 부품이 손상될 수 있을 뿐만 아니라 사용자 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- 설치 방법에 대해 잘 모르거나 제품 사용과 관련해서 문제가 생기면 공인 컴퓨터 기술자에게 문의하십시오.
- 어댑터, 전원 연장 케이블 또는 멀티 탭을 사용하는 경우, 설치 및 또는 접지 설명서를 참조하십시오.

1-2 제품 명세

CPU	◆	Intel® Core™ i7 프로세서/Intel® Core™ i5 프로세서/Intel® Core™ i3 프로세서/Intel® Pentium® 프로세서/Intel® Celeron® 프로세서를 LGA1151 패키지로 제공(최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 참고하십시오.)
	◆	L3 캐시는 CPU에 따라 다름
칩셋	◆	Intel® Z170①/H170② Express 칩셋
Memory	◆	최대 32 GB 의 시스템 메모리를 지원하는 DDR4 DIMM 소켓 2 개 Windows 32 비트 운영 체제의 제한 때문에 4 GB 이상의 물리적 메모리를 설치하면 표시되는 실제 메모리 크기는 물리적으로 설치한 메모리 크기보다 이하가 됩니다 .
	◆	듀얼 채널 메모리 아키텍처
	◆	DDR4 2133 MHz 메모리 모듈 지원
	◆	ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 메모리 모듈 지원 (비 -ECC 모드에서 작동)
	◆	비 -ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 메모리 모듈 지원
	◆	XMP(Extreme Memory Profile) 메모리 모듈 지원 ① (최신 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오 .)
온보드 그래픽	◆	통합 그래픽 프로세서 -Intel® HD 그래픽 지원 - 1920x1200@60 Hz의 최대 해상도를 지원하는 DVI-D 포트 1개 DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다. - 4096x2160@24 Hz의 최대 해상도를 지원하는 HDMI 포트 2개 * HDMI 1.4 버전 지원.
	◆	최대 3대의 디스플레이를 동시에 지원합니다
	◆	최대 512 MB의 공유 메모리
오디오	◆	Realtek® ALC1150 코덱
	◆	HD 오디오
	◆	2/4/5.1/7.1채널
	◆	S/PDIF 입출력 지원
LAN	◆	Intel® GbE LAN 칩(10/100/1000 Mbit) 2개
무선 통신 모듈	◆	2.4/5 GHz 듀얼 밴드를 지원하는 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
	◆	BLUETOOTH 4.2, 4.1, BLE, 4.0, 3.0, 2.1+EDR
	◆	11ac 무선 표준 및 최대 867Mbps 데이터 속도 지원 * 실제 데이터 속도는 환경과 장비에 따라 달라질 수 있습니다.
확장 슬롯	◆	x16 실행, PCI Express x16 슬롯 1개 (PCIEX 16 슬롯은 PCI Express 3.0 표준을 따릅니다.)
	◆	무선 통신 모듈용 M.2 Socket 1 커넥터(M2_WIFI) 1개
저장 장치 인터페이스	◆	칩셋: - 메인보드 뒷면의 M.2 소켓 3 커넥터 1개 - SATA Express 커넥터 2개 - SATA 6Gb/s 커넥터 6개

① GA-Z170N-WIFI 전용.
② GA-H170N-WIFI 전용.

저장 장치 인터페이스		RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 지원 * M.2, SATA Express와 SATA 커넥터에서 지원되는 구성은 "1-7 내부 커넥터"를 참조하십시오.
USB	◆	칩셋: - USB 2.0/1.1 포트 2개(내부 USB 헤더를 통해 사용 가능) - USB 3.0/2.0 포트 6개(후면 패널에 포트 2개, 내부 USB 헤더를 통한 포트 4개 사용 가능) - 후면 패널에 USB Type-C™ 포트 1개, USB 3.0 지원
내부 커넥터	◆	24핀 ATX 주 전원 커넥터 1개
	◆	4핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개
	◆	SATA 6Gb/s 커넥터 6개
	◆	SATA Express 커넥터 2개
	◆	M.2 Socket 3 커넥터 1개
	◆	CPU 팬 헤더 1개
	◆	시스템 팬 헤더 1개
	◆	전면 패널 헤더 1개
	◆	전면 패널 오디오 헤더 1개
	◆	USB 3.0/2.0 헤더 1개
	◆	USB 2.0/1.1 헤더 1개
	◆	S/PDIF 출력 헤더 1개
	◆	스피커 헤더 1개
	◆	CMOS 클리어 점퍼 1개
	◆	PC 케이스(샤시) 침입 헤더 1개
후면 패널 커넥터	◆	PS/2 키보드/마우스 포트 1개
	◆	HDMI 포트 2개
	◆	SMA 안테나 커넥터(2T2R) 2개
	◆	DVI-D 포트 1개
	◆	USB 3.0/2.0 포트 4개
	◆	USB Type-C™ 포트 1개, USB 3.0 지원
	◆	RJ-45 포트 2개
	◆	광 S/PDIF 출력 커넥터 1개
	◆	오디오 잭 5개 (가운데/서브우퍼 스피커 출력, 뒤 스피커 출력, 라인 입력, 라인 출력, 마이크 입력)
입출력 컨트롤러	◆	iTE® I/O 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	◆	시스템 전압 감지
	◆	CPU/시스템 온도 감지
	◆	CPU/시스템 팬 속도 감지
	◆	CPU/시스템 과열 경보장치
	◆	CPU/시스템 팬 장애 감지
	◆	CPU/시스템 팬 속도 제어 * 팬 속도 제어 기능의 지원 여부는 설치한 쿨러에 따라 다릅니다.

BIOS	◆ 64 Mbit 플래시 2개 ◆ 라이선스 AMI UEFI BIOS 사용 ◆ DualBIOS™ 지원 ◆ PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
고유 기능	◆ APP Center 지원 * APP Center의 애플리케이션 중 사용 가능한 애플리케이션 종류는 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 각 애플리케이션의 지원되는 기능도 메인보드 사양에 따라 다를 수 있습니다. - 3D OSD - @BIOS - AutoGreen - Cloud Station - EasyTune - Easy RAID - Fast Boot - Smart TimeLock - Smart Keybord - Smart Backup - System Information Viewer - USB Blocker ◆ Q-Flash 지원 ◆ Smart Switch 지원 ◆ Xpress Install 지원
번들 소프트웨어	◆ Norton Internet Security(OEM 버전) ◆ Intel® Smart Response Technology ◆ Intel® 무선 디스플레이 ◆ cFosSpeed
운영 체제	◆ Windows 10/8.1/7 지원
폼 팩터	◆ Mini-ITX 폼 팩터; 17.0cm x 17.0cm

* GIGABYTE는 제품 규격 또는 제품 관련 정보를 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다.

GA-Z170N-WIFI GA-H170N-WIFI

CPU, 메모리 모듈, SSD 및 M.2 장치의 지원 목록은 GIGABYTE의 웹사이트를 참조하십시오.

최신 버전의 앱은 GIGABYTE 웹사이트의 **지원\유틸리티 목록** 페이지에서 다운로드하십시오.

1-3 CPU 설치하기

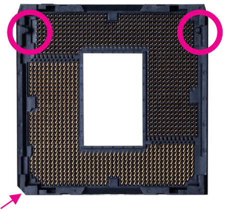
CPU를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 CPU를 지원하는지 확인하십시오.
  (최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 참고하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 CPU를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CPU 중 한개의 핀을 찾으십시오. CPU는 잘못된 방향으로 되어 있으면 삽입할 수 없습니다. (또는 CPU 양쪽에 있는 노치와 CPU 소켓에 있는 맞춤 키를 찾으십시오.)
- CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바르십시오.
- CPU 쿨러가 설치되어 있지 않으면 컴퓨터를 켜지 마십시오. 그렇지 않으면 CPU 과열과 손상이 일어날 수 있습니다.
- CPU 규격에 따라 CPU 호스트 주파수 설정하십시오. 시스템 버스 주파수가 하드웨어 규격을 초과하도록 설정하는 것은 주변 장치의 표준 요구 사항을 만족하지 않으므로 좋지 않습니다. 주파수가 표준 규격을 초과하도록 설정하려면 CPU, 그래픽 카드, 메모리, 하드 드라이브 등의 하드웨어 규격에 따라 설정하십시오.

CPU 설치하기

메인보드 CPU 소켓에 있는 맞춤 키와 CPU에 있는 노치를 찾으십시오.

LGA1151 CPU 소켓



LGA1151 CPU

CPU를 삽입하기 전에 CPU 소켓 커버를 제거하지 마십시오. CPU를 삽입한 후 레버를 다시 장착하는 동안 로드 플레이트에서 자동으로 튀어 나올 수 있습니다.

1-4 메모리 설치하기

메모리를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 해당 메모리를 지원하는지 확인하십시오. 같은 용량, 상표, 속도 및 칩의 메모리를 사용하는 것이 좋습니다.
  (최신의 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 메모리를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 메모리 모듈은 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 메모리 모듈은 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 메모리를 삽입할 수 없는 경우 방향을 바꾸어 보십시오.

듀얼 채널 메모리 구성

이 메인보드는 2개의 메모리 소켓을 제공하고 듀얼 채널 기술을 지원합니다. 메모리가 설치된 후 BIOS가 메모리의 규격과 용량을 자동으로 감지합니다. 듀얼 채널 메모리 모듈을 사용하도록 설정하면 원래 메모리 대역폭이 두 배로 늘어납니다.

하드웨어 설치에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE의 웹사이트를 참조하십시오.

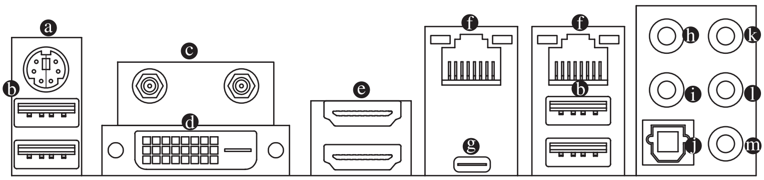
2개의 메모리 소켓은 두 채널로 나뉘고 각 채널에는 다음 2개의 메모리 소켓이 있습니다.
- 채널 A: DDR4_1
- 채널 B: DDR4_2

CPU 제한이 있으므로 메모리를 듀얼 채널 모드로 설치하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.
1. 메모리 모듈이 하나만 설치되어 있을 경우 듀얼 채널 모드를 사용할 수 없습니다.
2. 메모리 모듈이 2개인 듀얼 채널 모드를 활성화할 경우, 용량, 상표, 속도 및 칩이 같은 메모리를 사용하는 것이 좋습니다.

1-5 확장 카드 설치하기

확장 카드를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:
- 메인보드가 해당 확장카드를 지원하는지 확인하십시오. 확장 카드에 함께 포함된 설명서를 숙독하십시오.
- 하드웨어 손상을 방지하려면 확장 카드를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

1-6 후면 패널 커넥터



a PS/2 키보드/마우스 포트

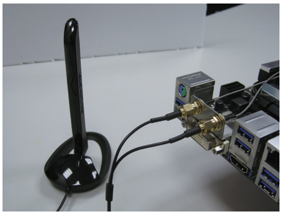
이 포트를 사용해 PS/2 마우스 또는 키보드를 연결하십시오.

b USB 3.0/2.0 포트

USB 3.0 포트는 USB 3.0 규격을 지원하며 USB 2.0/1.1 규격과 호환됩니다. 이 포트는 USB 장치용으로 사용합니다.

c SMA 안테나 커넥터(2T2R)

이 커넥터를 사용하여 안테나를 연결합니다.



안테나 케이블을 안테나 커넥터에 연결한 후 안테나는 신호가 잘 잡히는 장소로 옮깁니다.

d DVI-D 포트(주의)

DVI-D 포트는 DVI-D 규격에 부합하며 1920x1200@60 Hz의 최대 해상도를 지원합니다(지원되는 실제 해상도는 사용되는 모니터에 따라 다름). DVI-D 연결을 지원하는 모니터를 이 포트에 연결합니다.

(주의) DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다.

ⓔ HDMI 포트

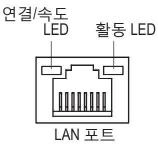
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI 포트는 HDCP 를 준수하고 Dolby True HD 및 DTS HD 마스터 오디오 형식을 지원합니다 . 또한 최대 192KHz/24bit 8- 채널 LPCM 오디오 출력을 지원합니다 . 이 포트를 HDMI- 지원 모니터 연결용으로 사용할 수 있습니다 . 지원되는 최대 해상도는 4096x2160@24 Hz 이지만 실제 해상도는 사용 중인 모니터에 따라 달라질 수 있습니다 .

- HDMI 장치를 설치한 다음, 기본 사운드 재생 장치가 HDMI로 설정되었는지 확인하십시오.
- 삼중 디스플레이 구성을 설정하려면, 먼저 운영 체제에서 메인보드 드라이버를 설치해야 합니다.

ⓕ RJ-45 LAN 포트

Gigabit 이더넷 LAN 포트는 최대 1 Gbps 데이터 속도의 인터넷 연결을 제공합니다. 다음은 LAN 포트 LED 상태에 대한 설명입니다.



연결/속도 LED:

상태	설명
주황색	1 Gbps 데이터 속도
녹색	100 Mbps 데이터 속도
꺼짐	10 Mbps 데이터 속도

활동 LED:

상태	설명
깜빡임	데이터 전송 또는 수신 중
켜짐	데이터 전송 또는 수신 없음

ⓖ USB Type-C™ 포트

USB 3.0 포트는 USB 3.0 규격을 지원하며 USB 2.0/1.1 규격과 호환됩니다. 이 포트는 USB 장치용으로 사용합니다.

ⓗ 센터/서브우퍼 스피커 출력(주황색)

5.1/7.1채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 센터/서브우퍼 스피커를 연결하십시오.

ⓘ 리어 스피커 출력(흑색)

이 잭은 4/5.1/7.1채널 오디오 구성에서 프런트 스피커를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

ⓙ 광 S/PDIF 출력 커넥터

이 커넥터는 디지털 광 오디오를 지원하는 외부 오디오 시스템에 디지털 오디오 출력을 제공합니다. 이 기능을 사용하기 전에 오디오 시스템이 광 디지털 오디오 입력 커넥터를 제공하는지 확인하십시오.

ⓚ 라인 입력(청색)

라인 입력 잭입니다. 광 드라이브, Walkman과 같은 장치에 이 오디오 잭을 사용하십시오.

ⓛ 라인 출력(녹색)

라인 출력 잭입니다. 이 잭은 오디오 증폭 기능을 지원합니다. 음질을 개선하려면 헤드폰/스피커를 이 잭에 연결할 것을 권장합니다(실제 효과는 사용 중인 장치에 따라 다를 수 있습니다.) 헤드폰이나 2채널 스피커에 이 오디오 잭을 사용하십시오. 이 잭은 4/5.1/7.1채널 오디오 구성에서 프런트 스피커를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

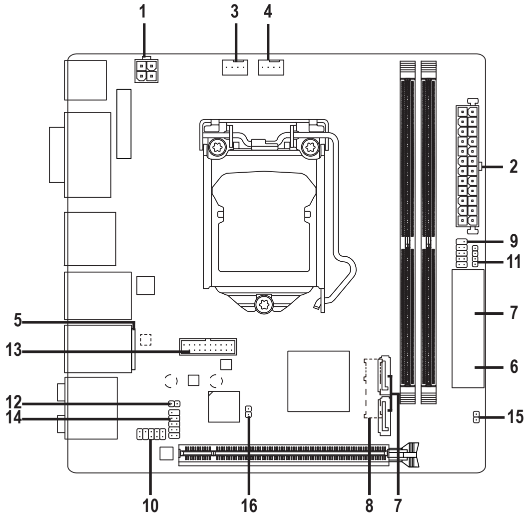
ⓜ 마이크 입력(분홍색)

마이크 입력 잭입니다. 마이크는 이 잭에 연결해야 합니다.

측면 스피커를 설치하려면, 오디오 드라이버를 통한 측면 스피커 출력을 위해 라인 입력 또는 마이크 입력 잭 작업을 해야 합니다. 자세한 소프트웨어 정보는 GIGABYTE 웹사이트를 참조하십시오.

- 후면 패널 커넥터에 연결된 케이블을 제거할 때는 장치에서 케이블을 먼저 제거한 후 메인보드에서 제거하십시오.
- 케이블을 제거할 때는 커넥터에서 케이블을 똑바로 뽑으십시오. 케이블 커넥터 안의 전기 단락을 방지하려면 좌우로 흔들지 마십시오.

1-7 내부 커넥터



1)	ATX_12V	9)	F_PANEL
2)	ATX	10)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	11)	SPEAKER
4)	SYS_FAN	12)	SPDIF_O
5)	BAT	13)	F_USB30
6)	SATA EXPRESS	14)	F_USB
7)	SATA3 0/1/2/3/4/5	15)	CLR_CMOS
8)	M.2	16)	CI

외부 장치를 연결하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.

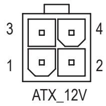
- 먼저 장치가 연결하고자 하는 커넥터와 호환되는지 확인하십시오.
- 장치를 설치하기 전에 장치와 컴퓨터를 끄십시오. 장치 손상을 방지하려면 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 장치를 설치한 후 컴퓨터를 켜기 전 장치 케이블이 메인보드의 커넥터에 단단히 연결되었는지 확인하십시오.

1/2) ATX_12V/ATX (2x2 12V 전원 커넥터 및 2x12 주 전원 커넥터)

전원 커넥터의 사용으로 전원 공급 장치는 메인보드의 모든 부품에 충분히 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다. 전원 커넥터를 연결하기 전에 먼저 전원 공급 장치가 꺼져 있고 모든 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 전원 커넥터는 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 전원 공급 케이블을 전원 커넥터에 올바른 방향으로 연결하십시오.

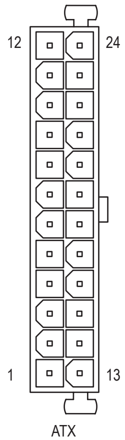
12V 전원 커넥터는 주로 CPU에 전력을 공급합니다. 12V 전원 커넥터가 연결되어 있지 않으면 컴퓨터를 시작할 수 없습니다.

확장 요구 사항을 만족하려면 높은 소비 전력(500W 이상)을 견딜 수 있는 전원 공급 장치를 권합니다. 필요 전력을 공급하지 못하는 전원 공급 장치가 사용된 경우 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수 있습니다.



ATX_12V :

핀 번호	정의
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V

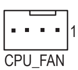


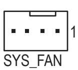
ATX :

핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(소프트 켜기/끄기)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	전원 양호	20	-5V
9	5VSB (대기 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V(2x12 핀 ATX에만 해당)	23	+5V(2x12 핀 ATX에만 해당)
12	3.3V(2x12 핀 ATX에만 해당)	24	GND(2x12 핀 ATX 전용)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN(팬 헤더)

이 메인보드에 있는 헤더는 4-핀입니다. 대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오(흑색 커넥터 전선은 접지선입니다). 속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다. 최적의 방열을 위해서는 시스템 팬을 PC 케이스(샤시) 안에 설치하는 것이 좋습니다.





CPU_FAN:

핀 번호	정의
1	GND
2	+12V
3	감지
4	속도 제어

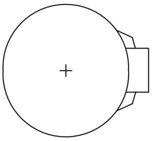
SYS_FAN:

핀 번호	정의
1	GND
2	속도 제어
3	감지
4	VCC

- CPU 및 시스템의 과열을 막으려면 꼭 팬 헤더에 팬 케이블을 연결하십시오. 과열은 CPU에 손상을 일으키거나 시스템 장애를 일으킬 수 있습니다.
- 이 팬 헤더는 구성 점퍼 블록이 아닙니다. 헤더에 점퍼 캡을 씌우지 마십시오.

5) BAT(배터리)

배터리는 컴퓨터가 꺼졌을 때 CMOS에 값(BIOS 구성, 날짜 및 시간 정보 등)을 보존하도록 전원을 제공합니다. 배터리 전압이 낮은 수준으로 떨어지면 배터리를 교체하십시오. 그렇지 않으면 CMOS 값이 정확하지 않거나 손실될 수 있습니다.



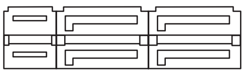
배터리를 제거하여 CMOS 값을 지울 수 있습니다.

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑습니다.
2. 배터리 홀더에서 배터리를 꺼낸 후 1분 동안 기다립니다. (또는 드라이버와 같은 금속 물체로 배터리 홀더의 양극과 음극 단자를 5초 동안 접촉하여 단락시키십시오.)
3. 배터리를 교체합니다.
4. 전원 코드를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

- 배터리를 교체하기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 배터리를 동등한 것으로 교체하십시오. 잘못된 모델로 교체하면 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 직접 교체할 수 없거나 배터리 모델에 대해 잘 모르면 구매처나 지역 판매점에 문의하십시오.
- 배터리를 설치할 때 배터리의 양극(+)과 음극(-) 방향에 주의하십시오 (양극 쪽이 위를 향해야 합니다).
- 소모된 배터리는 지역 환경 규정에 따라 처리해야 합니다.

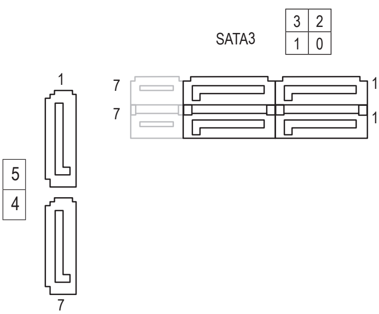
6) SATA EXPRESS(SATA Express 커넥터)

각 SATA Express 커넥터는 단 하나의 SATA Express 장치를 지원합니다.



7) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s 커넥터)

SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. Intel® 칩셋은 RAID 0, RAID 1, RAID 5 및 RAID 10을 지원합니다. RAID 배열 구성에 대한 지침은 제3장, "RAID 세트 구성하기"를 참조하십시오.



핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

SATA 포트에서 핫 플러그를 사용하기 위한 자세한 내용은 제2장 "BIOS 설치," "주변 장치/SATA 구성,"을 참조하십시오.

8) M.2(M.2 Socket 3 커넥터)

M.2 커넥터는 M.2 SATA SSD와 M.2 PCIe SSD를 지원하고 Intel® 칩셋을 통해 RAID 구성을 지원합니다. M.2 PCIe SSD는 M.2 SATA SSD 또는 SATA 하드 드라이브에서 RAID 세트를 만드는 데 사용할 수 없고, UEFI에서 RAID 세트를 구성하는 데만 사용할 수 있습니다. RAID 배열 구성에 대한 지침은 제3장, "RAID 세트 구성하기"를 참조하십시오.

아래의 단계에 따라 M.2 커넥터에 M.2 SSD를 올바로 설치하십시오.

단계 1:

스크류 드라이버를 사용하여 메인보드에서 나사와 너트를 풉니다. M.2 SSD를 설치할 올바른 장착 구멍를 찾은 후 먼저 너트를 조입니다.

단계 2:

M.2 SSD를 비스듬히 커넥터에 밀어 넣습니다.

단계 3:

M.2 SSD를 아래로 누른 후 나사로 고정합니다.

메인보드에는 M.2 SSD용 길이 조정 구멍이 2개 있습니다. M.2 SSD를 설치할 올바른 장착 구멍를 선택하여 나사와 너트를 다시 조입니다.

▸▸ 다른 유형의 M.2 SSD(SATA SSD, PCIe x4 SSD 및 PCIe x2 SSD 포함) 설치 시, SATA 컨트롤러의 작동 모드(AHCI 모드 또는 RAID 모드)에 따라 아래 표의 지원되는 구성을 참조하십시오.

- **AHCI 모드:**

커넥터 / SSD의 유형	SATA3_0	SATA3_1	SATA3_2	SATA3_3	SATA3_4	SATA3_5
	SATA Express		SATA Express		-	
SATA SSD	✕	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		-	
PCIe x4 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		-	
PCIe x2 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		-	

✔ 지원됨, ✕: 지원되지 않음.

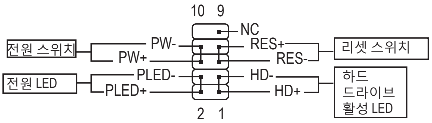
- **RAID 모드:**

커넥터 / SSD의 유형	SATA3_0	SATA3_1	SATA3_2	SATA3_3	SATA3_4	SATA3_5
	SATA Express		SATA Express		-	
SATA SSD	✕	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		-	
PCIe x4 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✕
	✔		✔		-	
PCIe x2 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✕
	✔		✔		-	
SSD가 설치되지 않음	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		-	

✔ 지원됨, ✕: 지원되지 않음.

9) F_PANEL(전면 패널 헤더)

아래와 같이 할당된 핀에 따라 샤시에 있는 전원 스위치, 리셋 스위치, 및 시스템 상태 표시등을 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극과 음극 핀에 주목하십시오.



- **PLED** (전원 LED, 노란색):

시스템 상태	LED
S0	켜짐
S3/S4/S5	꺼짐

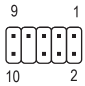
PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 상태 표시기에 연결됩니다. 시스템이 작동 중이면 LED가 켜집니다. 시스템이 S3/S4 절전 상태에 있거나 전원이 꺼지면(S5) LED가 꺼집니다.

- **PW** (전원 스위치, 빨간색):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 스위치에 연결됩니다. 전원 스위치를 사용하여 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다(자세한 정보는 제2장, "BIOS 설정", "전원 관리 설정"을 참조하십시오).
- **HD** (하드 드라이브 활성 LED, 파란색):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 하드 드라이브 활동 LED에 연결됩니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓸 때 LED가 켜집니다.
- **RES** (초기화 스위치, 녹색):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 리셋 스위치에 연결됩니다. 컴퓨터가 작동을 멈추어 정상적으로 다시 시작할 수 없는 경우 리셋 스위치를 누르십시오.
- **NC** (자주색):
  연결 없음.

전면 패널 설계는 PC 케이스(샤시)에 따라 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 활동 LED 등으로 구성됩니다. PC 케이스(섀시) 전면 패널 모듈을 헤더에 연결할 때는 전선 지정과 핀 지정이 정확히 일치하는지 확인하십시오.

10) F_AUDIO(전면 패널 오디오 헤더)

전면 패널 오디오 헤더는 Intel® 고음질 오디오(HD) 및 AC'97 오디오를 지원합니다. PC 케이스(샤시) 전면 패널 오디오 모듈을 이 헤더에 연결할 수 있습니다. 모듈 커넥터의 전선 지정이 메인보드 헤더의 핀 지정과 일치하는지 확인하십시오. 모듈 커넥터와 메인보드 헤더를 잘못 연결하면 장치가 작동하지 않거나 손상될 수도 있습니다.



HD 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	감지
7	FAUDIO_JD
8	핀 없음
9	LINE2_L
10	감지

AC'97 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC
2	GND
3	MIC 전원
4	NC
5	라인 출력(우)
6	NC
7	NC
8	핀 없음
9	라인 출력(좌)
10	NC

- 기본값으로 전면 패널 오디오 헤더는 HD 오디오를 지원합니다.
- 오디오 신호는 전면 및 후면 오디오 연결에 동시에 표시됩니다.
- 일부 PC 케이스(샤시)는 각 전선에 단일 플러그 대신 분리된 커넥터가 있는 전면 패널 오디오 모듈을 제공합니다. 전선 지정이 다른 전면 패널 오디오 모듈을 연결하는 것에 대한 정보는 PC 케이스(샤시) 제조업체에 문의하십시오.

11) SPEAKER(스피커 헤더)

PC 케이스(샤시) 전면 패널의 스피커에 연결됩니다. 시스템이 신호음을 통해 시스템 시작 상태를 알립니다. 시스템을 시작할 때 문제가 감지되지 않으면 한 번의 짧은 신호음이 납니다.

핀 번호	정의
1	VCC
2	NC
3	NC
4	SPK-

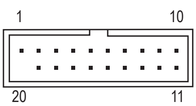
12) SPDIF_O(S/PDIF 출력 헤더)

이 헤더는 디지털 S/PDIF 출력을 지원하고 디지털 오디오 출력용 S/PDIF 디지털 오디오 케이블(확장 카드와 함께 제공)을 사용하여 메인보드를 그래픽 카드와 사운드 카드와 같은 확장 카드에 연결합니다. 예를 들어, HDMI 디스플레이를 그래픽 카드에 연결하려고 할 때 HDMI 디스플레이에 디지털 오디오 출력 단자가 있는 경우 메인보드에서 그래픽 카드로 디지털 오디오 출력을 보내기 위해 일부 그래픽 카드에서는 S/PDIF 디지털 오디오 케이블을 사용해야 합니다.
S/PDIF 디지털 오디오 케이블 연결에 대한 정보는 확장 카드 설명서를 숙독하십시오.

핀 번호	정의
1	SPDIFO
2	GND

13) F_USB30 (USB 3.0/2.0 헤더)

이 헤더는 USB 3.0/2.0 규격을 충족하며 2개의 USB 포트를 제공합니다. 2개의 USB 3.0/2.0 포트를 사용할 수 있는 3.5" 앞면 지역 판매점에 문의하십시오.

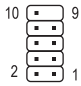


핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	핀 없음

USB 브래킷 손상을 방지하려면 USB 브래킷을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

14) F_USB (USB 2.0/1.1 헤더)

이 헤더는 USB 2.0/1.1 규격을 준수합니다. 각 USB 헤더는 선택 품목인 USB 브래킷을 통해 USB 포트 2개를 제공합니다. 선택 품목인 USB 브래킷 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.



핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	전원(5V)	6	USB DY+
2	전원(5V)	7	GND
3	USB DX-	8	GND
4	USB DY-	9	핀 없음
5	USB DX+	10	NC

- IEEE 1394 브래킷(2x5핀) 케이블을 USB 헤더에 연결하지 마십시오.
- USB 브래킷 손상을 방지하려면 USB 브래킷을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

15) CLR_CMOS (CMOS 클리어 점퍼)

이 점퍼를 이용해서 BIOS 구성 내용을 삭제하고 CMOS 값을 공장 기본값으로 초기화합니다. CMOS 값을 지우려면 스크류 드라이버 같은 금속으로 2개의 핀을 몇 초간 누르십시오.


열림: Normal


단락: CMOS 값 소거

- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS Setup으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나(Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오(BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS 설치," 을 참조).

16) CI (PC 케이스(샤시) 침입 헤더)

이 메인보드는 PC 케이스(샤시) 덮개가 제거되었는지를 감지하는 섀시 감지 기능을 제공합니다. 이 기능에는 PC 케이스(샤시) 침입 감지 설계를 갖춘 섀시가 필요합니다.

핀 번호	정의
1	신호
2	GND

제2장 BIOS 설치

BIOS(기본 입출력 시스템)는 시스템의 하드웨어 매개 변수를 메인보드의 CMOS에 기록합니다. 주요 기능에는 시스템 시작, 시스템 매개 변수 저장 및 운영 체제 로드하는 동안 Power-On Self-Test (POST) 기능을 포함합니다. BIOS에는 기본 시스템 구성 설정 또는 특정 시스템 기능을 활성화 하기 위해 사용자가 변경할 수 있는 BIOS 설치 프로그램이 있습니다.
전원이 꺼지면 CMOS에 구성 값을 보존할 수 있도록 메인보드의 배터리가 CMOS에 필요한 전원을 공급합니다.
BIOS 셋업 프로그램에 액세스하려면 전원을 켠 후 POST 동안 <Delete> 키를 누르십시오.
BIOS를 업그레이드하려면 GIGABYTE Q-Flash 또는 @BIOS 유틸리티를 사용하십시오.

- Q-Flash는 사용자가 운영 체제로 들어갈 필요 없이 BIOS를 빠르고 쉽게 업그레이드하거나 백업할 수 있게 합니다.
- @BIOS는 인터넷에서 최신 버전의 BIOS를 검색하여 다운로드하고 BIOS를 업데이트하는 Windows 기반 유틸리티입니다.

- BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하기 때문에 현재 버전의 BIOS를 사용하면서 문제가 없다면 BIOS를 플래시하지 않는 것이 좋습니다. BIOS를 플래시하려면 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 시스템 불안정성이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 꼭 필요한 경우 이외에는 기본 설정값을 수정하지 않는 것이 좋습니다. 설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오. (CMOS 값을 지우는 방법에 대해서는 이 장의 "Load Optimized Defaults(최적화된 기본값 불러오기)" 섹션이나 제1장의 배터리/CMOS 클리어 점퍼에 대한 소개를 참조하십시오.)

2-1 Startup Screen (시작 화면)

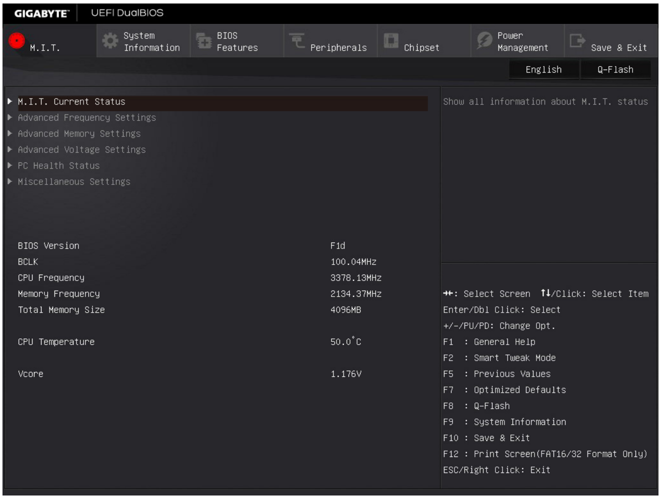
컴퓨터를 부팅하면 다음과 같은 로고 화면이 나타납니다.
(샘플 BIOS 버전: F1d)

기능 키

BIOS 설치 프로그램의 주 메뉴에서 화살표 키로 항목 사이를 이동하여 <Enter>를 눌러 적용하거나 하위 메뉴로 갑니다. 또는 마우스로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 시스템이 평소와 같이 안정적이지 않으면 **Load Optimized Defaults(최적화된 기본값 로드)** 항목을 선택하여 시스템을 기본값으로 설정하십시오.
- 이 장에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 참조용일 뿐이며 BIOS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

2-2 M.I.T.



이 섹션에서는 BIOS 버전, CPU 베이스 클록, CPU 주파수, 메모리 주파수, 총 메모리 크기, CPU 온도, CPU 전압 등에 대해 설명합니다.

사용자가 설정한 오버클록/과전압의 안정적인 작동 여부는 전체 시스템 구성에 달려 있습니다. 오버클록/과전압을 잘못 수행할 경우 CPU, 칩셋 또는 메모리가 손상되고 이런 부품의 유효 수명을 단축하게 할 수 있습니다. 이 페이지는 고급 사용자 전용이며 시스템 불안정이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 기본 설정값을 수정하지 말 것을 권합니다.(설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오.)

▶ M.I.T. Current Status (M.I.T. 현재 상태)
이 화면에서는 CPU/메모리 주파수/파라미터에 대한 정보를 제공합니다.

▶ Advanced Frequency Settings (고급 주파수 설정)

☞ Performance Upgrade ① (주의)
5개의 다른 오버클록킹 구성을 제공합니다. 옵션은: 20% 업그레이드, 40% 업그레이드, 60% 업그레이드, 80% 업그레이드, 100% 업그레이드. (기본값: Auto)

☞ CPU Base Clock ①
CPU 기본 클록을 0.01 MHz 단위로 수동 설정할 수 있습니다. (기본값: Auto)
중요: CPU 주파수는 CPU 규격에 따라서 설정하는 것이 좋습니다.

☞ Host Clock Value ①
이 값은 **CPU Base Clock** 설정에 따라 변경됩니다.

☞ Graphics Slice Ratio
그래픽 슬라이스 비율을 설정할 수 있습니다.

☞ Graphics UnSlice Ratio
그래픽 언슬라이스 비율을 설정할 수 있습니다.

☞ CPU Upgrade ① (주의)
CPU 주파수를 설정할 수 있습니다. 옵션은 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다. (기본값: Auto)

① GA-Z170N-WIFI 전용.

(주의) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **CPU Clock Ratio**
설치된 CPU의 클록 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 설치된 CPU에 따라 다릅니다.

☞ **CPU Frequency**
현재 작동 중인 CPU 주파수를 표시합니다.

▶ **Advanced CPU Core Settings (고급 CPU 코어 설정)**

☞ **CPU Clock Ratio, CPU Frequency**
위의 설정은 **Advanced Frequency Settings** 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

☞ **Uncore Ratio**
CPU 언코어 비율을 설정할 수 있습니다. 조절 가능 범위는 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다.

☞ **Uncore Frequency**
CPU의 현재 언코어 주파수를 표시합니다.

☞ **CPU Flex Ratio Override**
CPU 플렉스 비율을 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다. **CPU Clock Ratio** 이 **Auto** 로 설정되어 있을 경우, CPU의 최대 클록 비율은 **CPU Flex Ratio Settings** 값을 기준으로 정해지게 됩니다. (기본값: Disabled)

☞ **CPU Flex Ratio Settings**
CPU 플렉스 비율을 설정할 수 있습니다. 조정 가능 범위는 CPU별로 다를 수 있습니다. (기본값: 20)

☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology (주의)**
Intel® CPU Turbo Boost 기술의 활성화 여부를 결정할 수 있습니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Turbo Ratio (주의)**
다른 활성 코어의 CPU Turbo 비율을 설정할 수 있습니다. **Auto** 은 CPU Turbo 비율을 CPU 사양에 따라 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Power Limit TDP(Watts) / Power Limit Time**
CPU 터보 모드에 대한 전원 한계 및 지정된 전원 한계에서 작동하는 데 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다. 지정된 값을 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전력 소모를 줄입니다. Auto(자동)은 전류 한계를 CPU 사양에 따라 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Core Current Limit (Amps)**
CPU Turbo 모드에 대한 전류 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전류가 설정된 전류 한계를 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전류를 줄입니다. **Auto** 는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **No. of CPU Cores Enabled (주의)**
Intel® 멀티 코어 CPU (CPU 코어 번호는 CPU에 따라 다름)에서 CPU 코어 번호를 선택할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Hyper-Threading Technology (주의)**
이 기능을 지원하는 Intel® CPU를 사용할 경우 멀티스레딩 기술을 사용으로 설정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 이 기능은 다중 프로세서 모드를 지원하는 운영 체제에서만 작동합니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (주의)**
시스템 정지 상태에서 CPU 절전 기능인 Intel® CPU Enhanced Halt(C1E) 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

(주의) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **C3 State Support** (주의 1)
시스템 정지 상태에서 CPU가 C3 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C3 상태는 C1보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **C6/C7 State Support** (참고 1)
시스템 정지 상태에서 CPU가 C6/C7 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C6/C7 상태는 C3보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **C8 State Support** (주의 1)
시스템 정지 상태에서 CPU가 C8 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C8 상태는 C6/C7보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Package C State Limit** (주의 1)
프로세서에 대한 C-상태 한계를 지정할 수 있습니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Thermal Monitor** (참고 1)
CPU 과열 보호 기능인 Intel® Thermal Monitor 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 CPU가 과열되었을 때 CPU 코어 주파수와 전압이 감소합니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU EIST Function** (참고 1)
Enhanced Intel® Speed Step Technology(EIST)의 사용 여부를 설정합니다. Intel EIST 기술은 CPU 부하에 따라 CPU 전압과 코어 주파수를 능동적이고 효과적으로 낮추어 평균 소비 전력과 열 생성을 감소시킵니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**①(주의 2)
사용하면 BIOS가 XMP 메모리 모듈에 있는 SPD 데이터를 읽어 메모리 성능을 향상 시킵니다.
- ▸▸ Disabled　이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Profile1　프로파일 1 설정을 사용합니다.
- ▸▸ Profile2 (주의 2)　프로필 2 설정을 사용합니다.

☞ **System Memory Multiplier**
시스템 메모리 승수를 설정할 수 있습니다. **Auto** 는 메모리 SPD 데이터에 따라 메모리 승수를 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Memory Frequency (MHz)**
첫 번째 메모리 주파수 값은 사용 중인 메모리의 기본 작동 주파수이고, 두 번째는 **System Memory Multiplier** 설정에 따라 자동으로 조정된 메모리 주파수입니다.

▸ Advanced Memory Settings (고급 메모리 설정)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) ①(주의2), System Memory Multiplier, Memory Frequency (MHz)**
위의 설정은 **Advanced Frequency Settings** 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

① GA-Z170N-WIFI 전용.

(주의 1) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.
(주의 2) 이 항목은 CPU를 설치하고 메모리 모듈이 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

☞ **Memory Boot Mode** (주의)
메모리 감지 및 트레이닝 방법을 제공합니다.
- ▸▸ Auto — BIOS에서 이 설정이 자동으로 구성됩니다. (기본값)
- ▸▸ Enable Fast Boot — 메모리를 더 빠르게 부팅하기 위해 메모리 감지 및 일부 특정 기준에서 트레이닝을 건너뜁니다.
- ▸▸ Disable Fast Boot — 부팅할 때마다 메모리를 감지하고 트레이닝합니다.

☞ **Memory Enhancement Settings**
다음과 같은 몇가지 메모리 성능 향상 설정을 제공합니다. 기본(기본 성능), OC 모드 해제, 안정성 향상, 성능 향상. (기본값: Normal)

☞ **Memory Timing Mode**
Manual 및 **Advanced Manual** 은 **Memory Multiplier Tweaker**, **Channel Interleaving**, **Rank Interleaving**, 메모리 타이밍 설정을 아래에서 구성할 수 있습니다. 옵션은: Auto, Manual, Advanced Manual.

☞ **Profile DDR Voltage**
비-XMP 메모리 모듈 또는 **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** 을**Disabled** 으로 설정하면 이 값은 메모리 사양에 따라 표시됩니다. Extreme Memory Profile (X.M.P.)을 **Profile1** 또는 **Profile2**로 설정하면 값이 XMP 메모리에 있는 SPD 데이터에 따라 표시됩니다.

☞ **Memory Multiplier Tweaker**
다른 메모리 레벨을 자동으로 미세하게 조정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Channel Interleaving**
메모리 채널 인터리빙을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled** 로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 채널에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Rank Interleaving**
메모리 채널 인터리빙 사용 여부를 설정합니다. **Enabled** 로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 순위에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

▶ **Channel A/B Memory Sub Timings (채널 A/B 메모리 하위 타이밍)**

하위 메뉴는 각 채널 메모리의 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 하위 메뉴는 각 채널 메모리의 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 관련 타이밍 설정 화면은 **Memory Timing Mode** 가 **Manual** 또는 **Advanced Manual** 으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 주의: 메모리 타이밍을 변경한 후에는 시스템이 불안정하거나 부팅 시 오류가 발생할 수 있습니다. 이런 경우 최적값을 로딩하여 기본 값으로 보드를 재설정하거나 CMOS 값을 삭제하십시오.

▶ **Advanced Voltage Settings (고급 전압 설정)**

▶ **Advanced Power Settings (고급 전원 설정)**

☞ **CPU Vcore Loadline Calibration**
CPU Vcore 전압에 대한 Load-Line Calibration(로드 라인 보정)을 구성할 수 있습니다. 높은 수준을 선택하면 BIOS가 부하가 높을 때 CPU Vcore 전압이 좀 더 일관성이 있습니다. **Auto** 은 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성하고 다음 전압을 Intel 규격에 맞게 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **VAXG Loadline Calibration**
CPU VAXG 전압에 대한 Load-Line Calibration(로드 라인 보정)을 구성할 수 있습니다. 높은 수준을 선택하면 BIOS가 부하가 높을 때 CPU VAXG 전압이 좀 더 일관성이 있습니다. **Auto** 은 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성하고 다음 전압을 Intel 규격에 맞게 설정합니다. (기본값: Auto)

(주의) 이 항목은 CPU를 설치하고 메모리 모듈이 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

CPU Core Voltage Control (CPU 코어 전압 제어)
이 섹션은 CPU 전압 제어 옵션을 제공합니다.

Chipset Voltage Control (칩셋 전압 제어)
이 섹션은 칩셋 전압 제어 옵션을 제공합니다.

DRAM Voltage Control (DRAM 전압 제어)
이 섹션은 메모리 전압 제어 옵션을 제공합니다.

PC Health Status (PC 작동 상태)

Reset Case Open Status
- Disabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태의 기록을 보존하거나 삭제합니다. (기본값)
- Enabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 삭제하며 다음 부팅 시 **Case Open** 필드에 "No"가 표시됩니다.

Case Open
메인보드 CI 헤더에 연결된 PC 케이스(샤시) 침입 감지 장치의 감지 상태를 표시합니다. 시스템 PC 케이스(샤시) 덮개가 제거되면 이 필드에 "Yes"가 표시됩니다. 그렇지 않으면 "No"가 표시됩니다. PC 케이스(섀시) 침입 상태 기록을 지우려면 **Reset Case Open Status** 를 **Enabled** 로 설정하고 설정을 CMOS에 저장한 후 시스템을 다시 시작하십시오.

CPU Vcore/CPU VCCSA/DRAM Channel A/B Voltage/+3.3V/+5V/+12V/CPU VAXG
현재 시스템 전압을 표시합니다.

CPU/System Temperature
현재의 CPU/시스템 온도를 표시합니다.

CPU/System Fan Speed
CPU/시스템 팬 현재 속도를 표시합니다.

CPU/System Temperature Warning
CPU/시스템 온도의 경고 임계값을 설정합니다. 온도가 임계값을 초과하면 BIOS가 경고음을 냅니다. 옵션은: Disabled(기본값), 60°C/140°F, 70°C/158°F, 80°C/176°F, 90°C/194°F.

CPU/System Fan Warning
팬이 연결되지 않거나 고장날 경우 시스템에서 경고 신호음을 냅니다. 이 경우 팬 상태나 팬 연결을 확인하십시오. (기본값: Disabled)

CPU Fan Speed Control (CPU_FAN 커넥터)
팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.
- Normal 팬을 CPU 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- Manual **Fan Speed Percentage** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

Fan Speed Percentage
팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Fan Speed Control** 항목이 **Manual** 로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

System Fan Speed Control (SYS_FAN 커넥터)
팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.
- Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- Manual **Fan Speed Percentage** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

Fan Speed Percentage
팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **System Fan Speed Control** 항목이 **Manual** 로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

▸ Miscellaneous Settings (기타 설정)

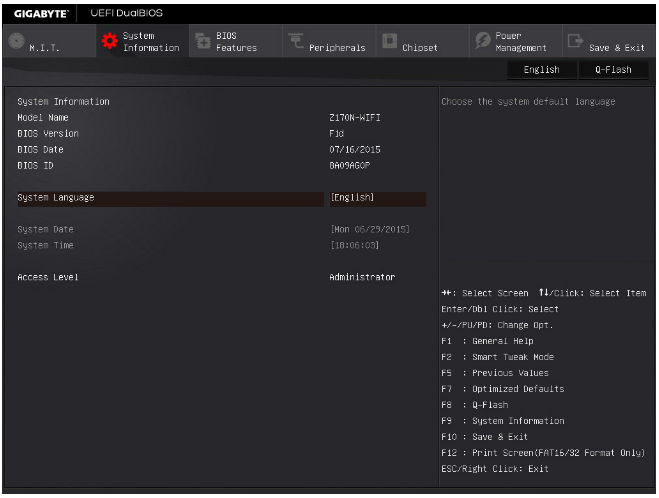
☞ **Max Link Speed**

PCI Express 슬롯을 Gen 1, Gen 2 또는 Gen 3에 작동 모드를 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **3DMark01 Enhancement**

일부 레거시 벤치마크 성능 향상 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

2-3 System Information (시스템 정보)



이 섹션에서는 메인보드 모델 및 BIOS 버전 정보를 제공합니다. 또한 BIOS에 사용할 기본 언어를 선택하고 시스템 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

☞ **System Language**

BIOS에서 사용할 기본 언어를 선택합니다.

☞ **System Date**

시스템 날짜를 설정합니다. 날짜 형식은 요일(읽기 전용), 월, 일, 년도입니다. <Enter> 를 눌러 월, 일, 년도 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

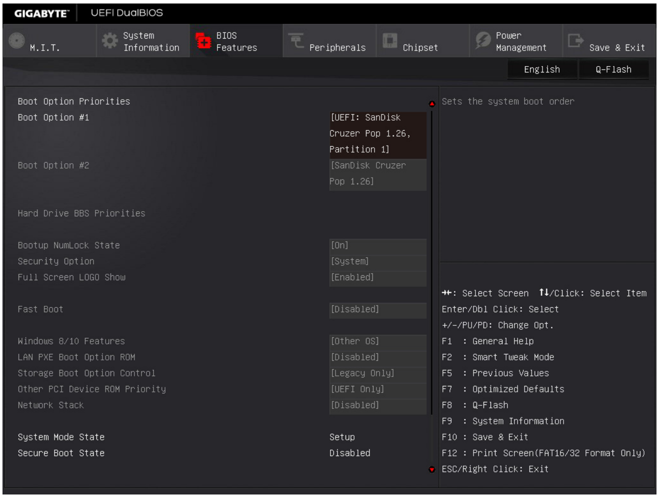
☞ **System Time**

시스템 시간을 설정합니다. 시간 형식은 시, 분, 초입니다. 예를 들어, 오후 1시는 13:00:00 입니다. <Enter>를 눌러 시간, 분, 초 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

☞ **Access Level**

사용하는 비밀번호 보호 유형에 따라 현재 액세스 레벨을 표시합니다. (비밀번호를 설정하지 않으면 기본 값은 **Administrator** 입니다.) 관리자 레벨은 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있으며, 사용자 레벨은 전체가 아닌 일부 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

2-4 BIOS Features (BIOS 기능)



Boot Option Priorities
사용 가능한 장치 중에서 전체적인 부팅 순서를 지정합니다. GPT 포맷을 지원하는 이동식 저장 장치는 부팅 장치 목록에 "UEFI:"라는 접두어가 붙습니다. GPT 포맷을 지원하는 이동식 저장 장치는 부팅 장치 목록에 "UEFI:"선택하십시오.
또는 Windows 7 64-비트와 같은 GPT 분할을 지원하는 운영체제를 설치하려면 Windows 7 64-비트 설치 디스크를 포함하고 "UEFI:" 접두사가 있는 광 드라이브를 선택합니다. 선택하십시오.

Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities
하드 드라이브, 광 드라이브, 플로피 디스크 드라이브, LAN 기능으로 부팅을 지원하는 장치 등과 같은 특정 장치 유형에 대한 부팅 순서를 지정합니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 연결된 같은 유형의 장치를 표시하는 하위 메뉴로 갑니다. 이 항목은 이러한 유형의 장치가 최소 한 개 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다.

Bootup NumLock State
POST 후에 키보드의 숫자 키패드에 있는 Numlock 기능 사용 여부를 정합니다. (기본값: On)

Security Option
시스템이 부팅할 때마다 암호가 필요한지 아니면 BIOS 셋업으로 들어갈 때만 필요한지를 지정합니다. 이 항목을 구성한 후 **Administrator Password/User Password** 항목에서 비밀번호를 설정하십시오.
- Setup BIOS 셋업 프로그램으로 들어갈 때만 비밀번호가 필요합니다.
- System 시스템을 부팅하거나 BIOS 셋업 프로그램으로 들어가려면 비밀번호가 필요합니다. (기본값)

Full Screen LOGO Show
시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 표시할지를 결정할 수 있습니다. **Disabled** 는 시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 건너 뜁니다. (기본값: Enabled)

Fast Boot
운영 체제 부팅 시간을 단축해주는 빠른 부팅 옵션의 사용 여부를 설정합니다. **Ultra Fast** 옵션을 이용하면 부팅 속도를 최대한 줄일 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ **SATA Support**

▸▸ All Sata Devices　POST 동안 모든 SATA 장치가 운영 체제에서 작동합니다. (기본값)
▸▸ Last Boot HDD Only　이전 부트 드라이브를 제외하고 모든 SATA 장치가 OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 사용되지 않도록 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **VGA Support**

사용자가 부팅할 운영 체제의 종류를 선택할 수 있습니다.

▸▸ Auto　레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
▸▸ EFI Driver　EFI 옵션 ROM을 사용하도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **USB Support**

▸▸ Disabled　OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 모든 USB 장치를 사용하지 않도록 설정합니다.
▸▸ Full Initial　POST 동안 모든 USB 장치가 운영 체제에서 작동합니다.
▸▸ Partial Initial　OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 일부 USB 장치를 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**가 **Enabled**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 이 기능은 **Fast Boot** 가 **Ultra Fast**로 설정된 경우는 사용되지 않습니다.

☞ **PS2 Devices Support**

▸▸ Disabled　OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 모든 PS/2 장치를 사용하지 않도록 설정합니다.
▸▸ Enabled　POST 동안 모든 PS/2 장치가 운영 체제에서 작동합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**가 **Enabled**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 이 기능은 **Fast Boot** 가 **Ultra Fast** 로 설정된 경우는 사용되지 않습니다.

☞ **NetWork Stack Driver Support**

▸▸ Disabled　네트워크로부터의 부팅을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
▸▸ Enabled　네트워크로부터의 부팅을 사용하도록 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Next Boot After AC Power Loss**

▸▸ Normal Boot　AC 전원이 다시 복구된 후 일반 부팅을 사용합니다. (기본값)
▸▸ Fast Boot　AC 전원이 다시 들어온 후 빠른 부팅을 유지합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Windows 8/10 Features**

설치할 운영 체제 종류를 선택할 수 있습니다. (기본값: Other OS)

☞ **CSM Support**

레거시 PC 부트 프로세스를 지원하는 UEFI CSM (호환성 지원 모듈)의 사용 여부를 설정합니다.

▸▸ Enabled　UEFI CSM을 사용하도록 설정합니다. (기본값)
▸▸ Disabled　UEFI CSM을 사용 안함으로 설정하고 UEFI BIOS 부트 프로세스만 지원합니다.

이 항목은 **Windows 8/10 기능**이 **Windows 8/10** 또는 **Windows 8/10 WHQL**로 설정되어 있는 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **LAN PXE Boot Option ROM**

LAN 컨트롤러에 대한 레거시 옵션 ROM 활성화 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: Disabled)
이 항목은 **CSM Support** 가 **Enabled** 로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Storage Boot Option Control**

저장장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 레거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.

▸▸ Disabled　옵션 ROM을 사용 안함으로 설정합니다.
▸▸ Legacy Only　레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다. (기본값)
▸▸ UEFI Only　UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.

이 항목은 **CSM Support** 가 **Enabled** 로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Other PCI Device ROM Priority**

LAN, 저장장치 및 그래픽 컨트롤러가 아닌 PCI 장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 레거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.

- Disabled 옵션 ROM을 사용 안함으로 설정합니다.
- Legacy Only 레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
- UEFI Only UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **CSM Support** 가 **Enabled** 로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Network stack**

Windows 배포 서비스 서버에서 OS를 설치하는 것과 같이, GPT 포맷 OS를 설치하기 위해 네트워크를 통한 부팅을 비활성화하거나 활성화합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Ipv4 PXE Support**

IPv4 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network Stack** 이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Ipv6 PXE Support**

IPv6 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network Stack** 이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Administrator Password**

관리자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 사용자 암호와는 달리 관리자 암호는 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

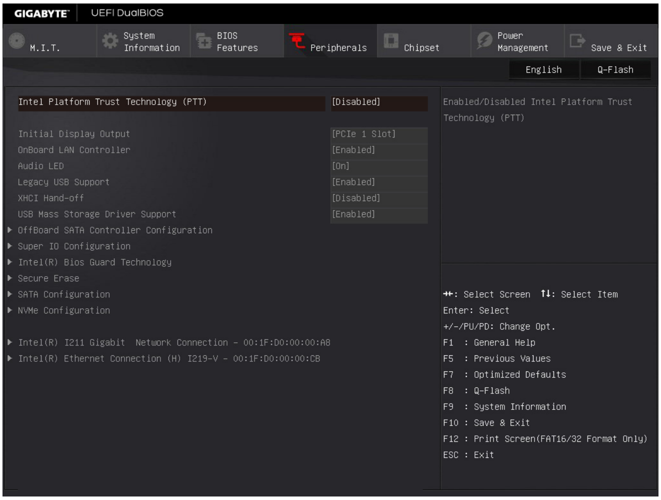
☞ **User Password**

사용자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 그러나 사용자 암호는 전체가 아닌 일부 BIOS 설정만 변경할 수 있습니다.

암호를 지우려면 암호 항목을 <Enter> 키로 누르고 암호를 요청하는 메시지가 나타나면 정확한 암호를 먼저 입력하십시오. 새 암호가 표시되면 아무 것도 입력하지 말고 <Enter> 키를 누르십시오. <Enter>를 한 번 더 눌러 확인하십시오.

주의: 사용자 비밀번호를 설정하기 전에, 먼저 관리자 비밀번호를 설정하십시오.

2-5 Peripherals(주변 장치)



☞ **Intel Platform Trust Technology (PTT)**
Intel® PTT 기술의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Initial Display Output**
설치된 PCI Express 그래픽 카드 또는 온보드 그래픽에서 모니터 디스플레이의 최초 시작을 지정합니다.
- ▸▸ IGFX 온보드 그래픽을 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- ▸▸ PCIe 1 Slot PCIEX16 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다. (기본값)

☞ **OnBoard LAN Controller (LAN2)**
온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다.
온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 추가 네트워크 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

☞ **Audio LED**
온보드 오디오 LED 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: On)

☞ **Legacy USB Support**
MS-DOS에서 USB 키보드/마우스를 사용할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **XHCI Hand-off**
XHCI Hand-off를 지원하지 않는 운영 체제에 대한 XHCI Hand-off 기능 사용 여부를 결정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **USB Mass Storage Driver Support**
USB 저장 장치 지원의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **USB Storage Devices**
연결된 USB 대용량 장치 목록을 표시합니다. 이 항목은 USB 저장소 장치를 설치한 경우에만 표시됩니다.

▸ **OffBoard SATA Controller Configuration(OffBoard SATA 컨트롤러 구성)**
설치된 경우 M.2 PCIe SSD에 대한 정보를 표시합니다.

- **Super IO Configuration(Super IO 구성)**

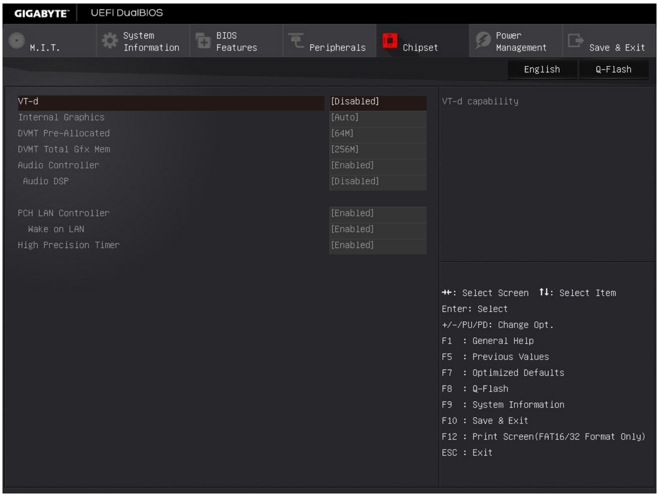
- **Intel(R) Bios Guard Technology(Intel(R) Bios 가드 기술)**
  악의적인 공격으로부터 BIOS를 보호하는 Intel® BIOS 가드 기능의 사용 여부를 설정합니다.

- **SATA Configuration(SATA 구성)**
  - **SATA Controller(s)**
    통합 SATA 컨트롤러 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)
  - **SATA Mode Selection**
    칩셋에 통합된 SATA 컨트롤러에 대한 RAID 사용 여부를 설정하거나 SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다.
    - RAID SATA 컨트롤러에 대해 RAID를 사용하도록 설정합니다.
    - AHCI SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI (고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬ATA기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다. (기본값)
  - **Aggressive LPM Support**
    칩셋 SATA 컨트롤러에 대한 절전 기능, ALPM(어그레시브 링크 저원 관리)의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)
  - **Port 0/1/2/3/4/5**
    각 SATA 포트 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)
  - **Hot plug**
    각 SATA 포트에 대해 핫 플러그 성능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)
  - **External SATA**
    외부 SATA 장치 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Disabled)

- **NVMe Configuration(NVMe 구성)**
  설치된 경우 M.2 NVME PCIe SSD에 대한 정보를 표시합니다.

- **Intel(R) Gigabit Network Connection(Intel(R) 기가비트 네트워크 연결) (LAN2)**
  이 하위 메뉴는 LAN 구성이나 구성 옵션 관련 정보를 제공해줍니다.
- **Intel(R) Ethernet Connection(Intel(R) 이더넷 연결) (LAN1)**
  이 하위 메뉴는 LAN 구성이나 구성 옵션 관련 정보를 제공해줍니다.

2-7 Chipset(칩셋)



☞ **VT-d (참고)**
Directed I/O에 대한 Intel® Virtualization Technology 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Internal Graphics**
온보드 그래픽 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **DVMT Pre-Allocated**
온보드 그래픽 메모리 크기를 설정할 수 있습니다. 옵션은: 32M~512M. (기본값: 64M)

☞ **DVMT Total Gfx Mem**
온보드 그래픽의 DVMT 메모리 크기를 할당할 수 있습니다. 옵션은: 128M, 256M, MAX. (기본값: 256M)

☞ **Audio Controller**
온보드 오디오 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)
온보드 오디오를 사용하는 대신 타사 추가 오디오 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled** 로 설정하십시오.

☞ **Audio DSP**
PCH 오디오 장치의 DSP 기능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

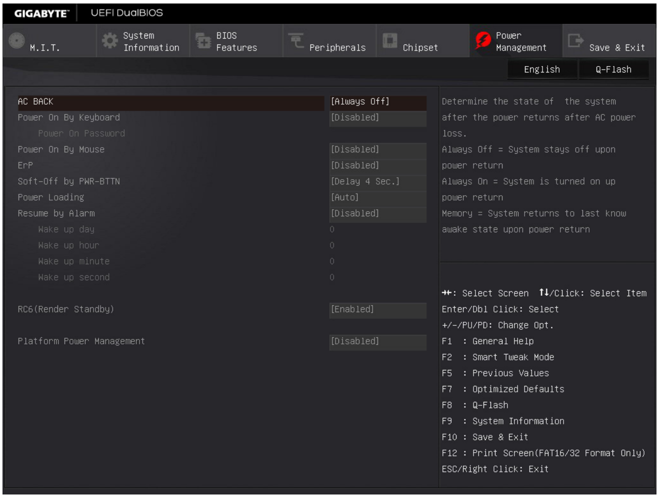
☞ **PCH LAN Controller (LAN1)**
온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)
온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 추가 네트워크 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled** 로 설정하십시오.

☞ **Wake On LAN**
Wake on LAN 기능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **High Precision Timer**
운영 체제에 대해 HPET(고정밀 이벤트 타이머) 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

(주의) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

2-8 Power Management(전원 관리)



AC BACK
AC전원공급이 비정상적으로 중단된 후 재 인가된 후 시스템 상태를 결정합니다.
- ▸▸ Always Off AC 전원이 다시 들어와도 시스템이 꺼진 상태로 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Always On AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 켜집니다.
- ▸▸ Memory AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 저장한 마지막 상태로 돌아갑니다.

Power On By Keyboard
시스템이 PS/2 키보드 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.
주의: 이 기능을 사용하려면 +5VSB lead에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.
- ▸▸ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Any Key 아무 키나 누르면 시스템이 켜집니다.
- ▸▸ Keyboard 98 Windows 98 키보드의 POWER 버튼을 누르면 시스템이 꺼집니다.
- ▸▸ Password 시스템을 켤 때 입력해야 해야 하는 1~5문자로 암호를 설정하십시오.

Power On Password
Power On By Keyboard 가 **Password** 로 설정되어 있으면 비밀번호를 설정합니다.
이 항목을 <Enter> 키로 누르고 최대 5자의 암호를 설정한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 시스템을 켜려면 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.
주의: 암호를 취소하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누르십시오. 암호 설정을 지우려면 암호를 묻는 메시지가 나타났을 때 암호를 입력하지 않고 <Enter> 키를 다시 누르십시오.

Power On By Mouse
시스템이 PS/2 마우스 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.
주의: 이 기능을 사용하려면 +5VSB lead에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.
- ▸▸ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Move 마우스를 이동하면 시스템이 켜집니다.
- ▸▸ Double Click 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하면 시스템 전원이 켜집니다.

ErP
시스템이 S5(종료) 상태에서 최소 전력을 사용하게 할 것인지 결정합니다. (기본값: Disabled)
주의: 이 항목을 **Enabled** 로 설정하면 다음 네 가지 기능을 사용할 수 없습니다: 알람으로 재개, PME 이벤트 다시 시작, 마우스로 전원 켜기, 키보드로 전원 켜기 및 Wake-on-LAN 기능이 있습니다.

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN**

전원 버튼을 사용하여 MS-DOS 모드에서 컴퓨터를 끄는 방법을 구성합니다.

- ▸▸ Instant-Off　　전원 버튼을 누르면 시스템이 즉시 꺼집니다. (기본값)
- ▸▸ Delay 4 Sec.　　전원 버튼을 4초 동안 누르면 시스템이 꺼집니다. 전원 버튼을 4초 미만 동안 누르면 시스템이 일시 중단 모드로 들어갑니다.

☞ **Power Loading**

더미 로드를 활성화 또는 비활성화합니다. 전원 공급이 낮은 로드에 있을 경우 자기 보호가 활성화되어 종료시키거나 오류를 발생시킵니다. 이런 경우 **Enabled** 로 설정합니다. **Auto** 를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Resume by Alarm**

원하는 시각에 시스템 전원을 켤지를 결정합니다. (기본값: Disabled)

사용하도록 설정하는 경우 날짜와 시간은 다음과 같이 설정하십시오:

- ▸▸ Wake up day: 매일 특정 시각 또는 매월 특정 날짜에 시스템을 켭니다.
- ▸▸ Wake up hour/minute/second: 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

주의: 이 기능을 사용할 때는 부적절한 운영 체제 종료 또는 AC 전원 제거를 피하십시오. 그렇지 않으면 설정이 적용되지 않을 수 있습니다.

☞ **RC6(Render Standby)**

전력 소모량을 줄이기 위해 온보드 그래픽의 대기 모드 상태 설정 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **Platform Power Management**

액티브 상태 전원 관리 기능(ASPM)을 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Disabled)

☞ **PEG ASPM**

CPU PEG 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management** 이 **Enabled** 로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

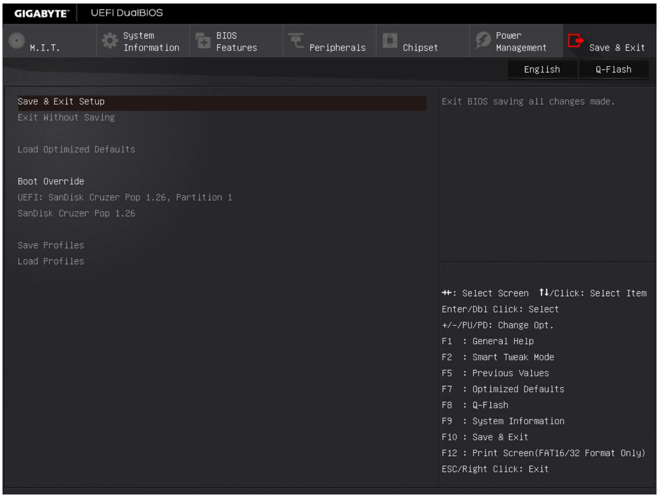
☞ **PCH ASPM**

칩셋의 PCI Express 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management** 이 **Enabled** 로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **DMI Link ASPM Control**

DMI 링크의 CPU 측과 칩셋 측에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management** 가 **Enabled** 로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

2-9 Save & Exit (저장 및 종료)



☞ **Save & Exit Setup**

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. 변경 내용이 CMOS에 저장되고 BIOS 셋업 프로그램이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

☞ **Exit Without Saving**

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

☞ **Load Optimized Defaults**

최적의 BIOS 기본 설정값을 로드하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 **Yes** 키를 누릅니다. BIOS 기본 설정값은 시스템이 최적 상태로 작동하는 데 도움이 됩니다. BIOS를 업데이트하거나 CMOS 값을 삭제한 후에는 항상 최적화된 기본값을 로드하십시오.

☞ **Boot Override**

선택하면 장치를 즉시 부팅합니다. 선택한 장치에서 <Enter>를 눌러 **Yes** 를 선택하여 확인합니다. 시스템이 자동으로 다시 시작하고 장치에서 부팅합니다.

☞ **Save Profiles**

이 기능은 현재 BIOS 설정을 프로필로 저장할 수 있게 합니다. 최대 8개 프로파일을 만드러 Setup Profile 1~ Setup Profile 8로 저장할 수 있습니다. <Enter> 키를 눌러 완료합니다. 또는 **Select File in HDD/FDD/USB** 를 선택하여 프로필을 저장장치에 저장할 수 있습니다.

☞ **Load Profiles**

시스템이 불안정해지고 사용자가 BIOS 기본 설정을 로드한 경우 이 기능을 사용하여 BIOS 설정을 다시 구성해야 하는 불편을 겪지 않고 이전에 만든 프로필로부터 BIOS 설정을 로드할 수 있습니다. 로드할 프로필을 먼저 선택하고 <Enter> 키를 눌러 완료하십시오. **Select File in HDD/FDD/USB** 를 선택하여 저장 장치에 있는 정상 작동된 프로파일 설정으로 되돌리거나 BIOS에서 자동으로 만든 프로필을 로드할 수 있습니다.

제3장 부록

3-1 RAID 세트 구성하기

RAID 레벨

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
하드 드라이버 최대 수	≥2	2	≥3	≥4
어레이 용량	하드 드라이브 수 * 가장 작은 드라이브 크기	가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수 -1) * 가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수/2) * 가장 작은 드라이브 크기
복구	아니요	예	예	예

시작하기 전에 다음 항목을 준비하십시오:

- SATA 하드 드라이브 최소 2개 또는 M.2 SSD(주의 1). (성능을 최적화하려면 동일한 모델과 용량의 하드 드라이브 2개를 사용하는 것이 좋습니다). (주의 2)
- Windows 설치 디스크.
- 메인보드 드라이버 디스크.
- USB 플래시 드라이브.

온보드 SATA 컨트롤러

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브 설치하기

SATA 신호 케이블을 메인보드의 SATA 하드 드라이브와 SATA 포트를 연결하십시오. 그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오. 또는 메인보드의 M.2 커넥터에 M.2 SSD를 설치하십시오.

B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오. BIOS 설정 메뉴는 제2장, "BIOS 설치," "통합 주변기기"를 참조하십시오.

단계:

1. 컴퓨터를 켜고 POST(전원 구동 시 자체 테스트) 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 설정으로 갑니다. **Peripherals\SATA Configuration** 으로 이동해서 **SATA Controller(s)** 가 사용되도록 설정되어 있는지 확인하십시오. RAID를 만들려면, **SATA Mode Selection** 을 **RAID**로 설정하십시오.
2. UEFI RAID를 구성하려면 "C-1"의 단계를 따르십시오. 레거시 RAID ROM으로 들어가려면 설정 내용을 저장한 다음 BIOS 셋업을 종료하십시오. 자세한 내용은 "C-2"를 참조하십시오.

이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 실제 BIOS 설정 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

C-1. UEFI RAID 구성

Windows 10/8.1 64-비트만 UEFI RAID 구성을 지원합니다.

단계:

1. BIOS 설정에서 **BIOS Features** 로 이동해서 **Windows 8/10 Features** 을 **Windows 8/10**와 **CSM Support** 를 **Disabled** 로 설정합니다. 변경 내용을 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다.
2. 시스템을 재부팅한 다음 BIOS 셋업으로 다시 들어갑니다. 그런 다음 **Peripherals\Intel(R) Rapid Storage Technology** 하위 메뉴로 들어갑니다.

(주의 1) M.2 PCIe SSD는 M.2 SATA SSD 또는 SATA 하드 드라이브에서 RAID 세트를 설정하는 데 사용할 수 없습니다.

(주의 2) SATA 하드 드라이브 및 M.2 SSD 구성표는 제1장 "내부 커넥터", "M.2 소켓 3 커넥터"를 참조하십시오.

3. **Intel(R) Rapid Storage Technology** 메뉴에서 **Create RAID Volume** 에 있는 <Enter> 키를 눌러서 **Create RAID Volume** 화면으로 들어갑니다. **Name** 항목에 1자에서 16자(특수 문자는 사용할 수 없음) 사이의 볼륨 이름을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. RAID 레벨을 선택합니다. 지원되는 RAID 레벨에는 RAID 0, RAID 1, 복구, RAID 10, RAID 5가 포함됩니다(사용할 수 있는 선택 항목은 설치 중인 하드 드라이브 수에 따라 다릅니다). 그런 다음 아래로 화살표 키를 사용해서 **Select Disks** 로 이동합니다.
4. **Select Disks** 항목에서 RAID 배열에 포함시킬 하드 드라이브를 선택합니다. 선택한 하드 드라이브에서 <Space> 키를 누릅니다 (선택한 하드 드라이브는 "X"로 표시됩니다). 스트라이프 블록 크기를 설정합니다. 스트라이프 블록 크기는 4 KB에서 128 KB로 설정할 수 있습니다. 스트라이프 블록 크기를 선택했으면 볼륨 용량을 설정합니다.
5. 용량을 설정한 다음 **Create Volume** 으로 이동해서 <Enter> 키를 눌러서 시작합니다.
6. 작업이 끝나면 **Intel(R) Rapid Storage Technology** 화면이 도로 나타납니다. **RAID Volumes** 에 새 RAID 볼륨이 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 볼륨에서 <Enter> 키를 눌러 RAID 레벨 관련 정보, 스트라이프 블록 크기, 어레이 이름, 어레이 용량 등을 확인하십시오.

C-2. 레거시 RAID ROM 구성하기

RAID 배열을 구성하려면 Intel® 레거시 RAID BIOS 셋업 유틸리티로 들어가십시오. 비-RAID 구성의 경우 이 단계를 건너뛰고 Windows 운영 체제 설치를 진행하십시오.

단계:

1. POST 메모리 검사가 시작된 후 운영 체제 부팅이 시작되기 전 "Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility"(구성 유틸리티에 들어가려면 <Ctrl-I>을 누르십시오)라는 메시지를 기다리십시오. <Ctrl> + <I> 키를 눌러 RAID 구성 유틸리티로 들어갑니다.
2. <Ctrl> + <I> 키를 누르면 **MAIN MENU** 화면이 표시됩니다. RAID 배열을 만들려면 **MAIN MENU** 에서 **Create RAID Volume** 을 선택하고 <Enter>를 누릅니다.
3. **CREATE VOLUME MENU** 화면에서 **Name** 항목에서 1~16 글자로 볼륨 이름을 입력(특수 문자는 사용 불가)한 후 <Enter>를 누릅니다. RAID 레벨을 선택합니다. 지원되는 RAID 레벨에는 RAID 0, RAID 1, 복구, RAID 10, RAID 5가 포함됩니다(사용할 수 있는 선택 항목은 설치 중인 하드 드라이브 수에 따라 다릅니다). <Enter> 키를 눌러 계속 진행합니다.
4. **Disks** 항목에서 RAID 배열에 포함할 하드 드라이브를 선택합니다. 하드 드라이브가 단 두 개 설치되어 있으면 드라이브들이 배열에 자동으로 할당됩니다. 필요한 경우 스트라이프 블록 크기를 설정합니다. 스트라이프 블록 크기는 4 KB에서 128 KB로 설정할 수 있습니다. 스트라이프 블록 크기를 선택했으면 <Enter> 키를 누릅니다.
5. 배열 용량을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. 끝으로 **Create Volume** 항목을 <Enter> 키로 눌러 RAID 배열 만들기를 시작합니다. 이 볼륨을 만들지 묻는 메시지가 나타나면 <Y> 키를 눌러 확인하거나 <N> 키를 눌러 취소합니다.
6. 완료하면 **DISK/VOLUME INFORMATION** 섹션에서 RAID 레벨, 스트라이프 블록 크기, 어레이 이름, 어레이 용량 등을 포함하여 RAID 어레이에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. RAID BIOS 유틸리티를 끝내려면 <Esc>를 누르거나 **MAIN MENU에서 6.Exit를 선택하십시오** .

SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영체제 설치하기

올바른 BIOS 설정이 완료되면 운영 체제를 설치할 준비가 된 것입니다.

운영 체제 설치하기

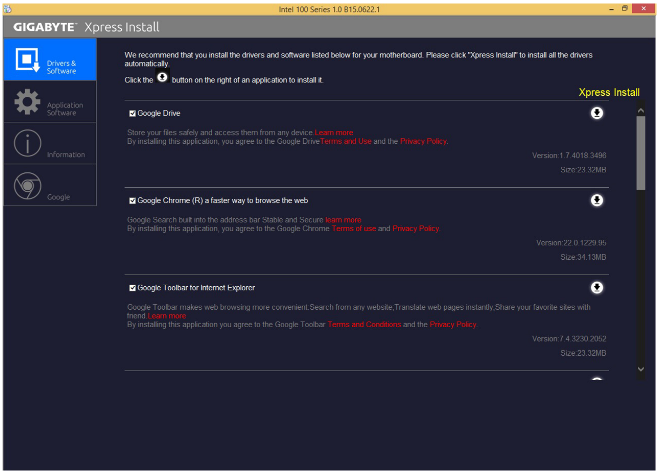
일부 운영 체제에는 Intel® SATA RAID/AHCI 드라이버가 이미 포함되어 있기 때문에, Windows 설치 과정에서 별도의 RAID/AHCI 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 운영 체제를 설치한 후 "Xpress Install"을 사용하여 메인보드 드라이버 디스크에서 필요한 모든 드라이버를 설치하여 시스템 성능 및 호환성을 보장할 것을 권장합니다. 운영 체제 설치 중 SATA RAID/AHCI 드라이버를 추가하려면 다음 단계를 참조하십시오.

1. 드라이버 디스크의 **Boot** 폴더에 있는 **IRST-x64** 또는 **IRST-x86** 폴더(OS 버전에 따라 다름)를 USB 썸 드라이브에 복사합니다.
2. Windows 설치 디스크로 부팅하여 표준 OS 설치 단계를 실행합니다. 드라이버를 로드하라는 메시지가 표시되면 **Browse** 를 선택합니다.
3. USB 썸 드라이브를 삽입한 후 이전에 복사한 폴더(**IRST-x64** 또는 **IRST-x86**)를 찾아갑니다.
4. 화면이 나타나면 **Intel Chipset SATA RAID Controller** 를 선택하고 **Next** 를 클릭하여 드라이버를 로드하고 OS 설치를 계속합니다.

3-2 드라이버 설치

- 드라이버를 설치하기 전에 운영 체제를 먼저 설치하십시오. (다음 지시사항은 Windows 8.1을 예시 운영 체제로 사용합니다.)
- 운영 체제를 설치한 다음, 메인보드 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 넣습니다. 화면 상단 우측 가장자리에 나타난 "눌러서 이 디스크의 내용 선택" 메시지를 클릭한 다음 "Run **Run**.exe"를 선택합니다. (또는 내 컴퓨터로 이동해서 광 드라이브를 더블 클릭해서 Run.exe 프로그램을 실행합니다.)

"Xpress Install"이 시스템을 자동으로 스캔한 다음 설치하도록 권장되는 모든 드라이버의 목록을 표시합니다. **Xpress Install** 버튼을 클릭하면,"Xpress Install" 프로그램이 모든 권장 드라이브를 설치합니다. 또는 화살표 아이콘을 클릭해서 필요한 드라이버를 별도로 설치해도 됩니다.



RAID 어레이 구성에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE의 웹사이트를 참조하십시오.

자세한 소프트웨어 정보는 GIGABYTE 웹사이트를 참조하십시오.

오디오 소프트웨어 구성에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE의 웹사이트를 참조하십시오.

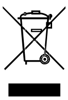
규정 선언

규정 공지
이 설명서는 당사의 서면 승인 없이 복사할 수 없으며, 설명서의 내용을 제삼자에게 공개하거나 승인 받지 않은 목적으로 사용할 수 없습니다.
이를 위반하는 경우 형사 처벌을 받습니다. 설명서에 들어 있는 정보는 발간 시점을 기준으로 모든 관점에서 정확한 정보입니다. 그러나 GIGABYTE는 이 텍스트에서 누락 또는 오류에 대한 책임을 가정하지 않습니다. 또한 이 설명서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있으며 GIGABYTE의 공약으로 해석되어서는 안됩니다.

환경 보호에 대한 당사의 공약
고효율적인 성능 외에, 모든 GIGABYTE 메인보드는 대부분의 주요한 전 세계 안전 요구 사항은 물론 유해물질 제한(RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) 및 전기 및 전자장비 폐기물(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 환경 지침에 대한 유럽 연합의 규정을 충족합니다. 유해 물질이 환경에 배출되는 것을 방지하고 천연 자원의 사용을 최대화하기 위해 GIGABYTE는 사용자가 의무적으로 "수명을 다한" 제품에 들어 있는 물질의 대부분을 재생 및 재사용할 수 있는 방법에 대한 다음 정보를 제공합니다.

유해 물질 사용 제한 지침
GIGABYTE 제품에는 유해 물질(Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE 및 PBB)이 들어 있지 않으며 이러한 물질로부터 안전합니다. 구성품 및 부품은 RoHS 조건에 맞추기 위해 주의하여 선택했습니다. 그 밖에 GIGABYTE에서는 국제적으로 금지된 독성 화학물질을 사용하지 않는 제품을 개발하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다.

폐 전기전자 제품에 관한 지침
GIGABYTE는 2002/96/EC 전기 및 전자장비 폐기물(WEEE) 지침에 의거하여 적용된 국내법을 충족시킵니다. WEEE 지침은 전기/전자 장치 및 부품의 취급, 수집, 재활용 및 처리 방법을 설명합니다. 지침에 의거하여, 사용된 장비는 표시를 하여 개별적으로 수거한 다음 적절하게 폐기해야 합니다.

WEEE 기호 설명

제품 또는 포장에 표시된 아래 기호는 이 제품이 다른 폐기물과 함께 폐기되어서는 안된다는 것을 가리킵니다. 그 대신, 이러한 장치는 처리, 수거, 재활용 및 폐기 절차에 따라 폐기하기 위해 해당 폐기물 수거 센터로 보내져야 합니다. 폐기 시 폐기물 장비의 별도 수거 및 재활용은 천연 자원을 보존하는 데 도움이 되고 폐기물 장비는 건강 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용됩니다. 재활용을 위해 폐기물 장비를 폐기하는 장소에 대한 자세한 정보를 알려면, 가까운 관공서, 가정용 쓰레기 처리업체 또는 제품을 구입한 판매점에 연락하여 환경적으로 안전한 재활용에 대해 자세히 문의하십시오.
- 전기 전자 제품을 더 이상 사용하지 않을 경우 재활용을 위해 현지 또는 지역의 재활용 센터에, "반납" 하십시오.
- "수명이 다 된" 제품에 대한 재사용 또는 재활용 지원이 필요한 경우 제품 사용 설명서에 있는 소비자 보호 센터로 연락하면 당사에서 지원 해드립니다.

끝으로, 해당되는 경우 이 제품의 절전 기능을 이해하고 사용하며, 이 제품의 인도 시 받은 안팎의 포장(배송 포장 포함)을 재활용하고, 다 사용한 배터리를 적절하게 폐기하거나 재활용함으로써 환경 친화적인 조치를 실천해주시기 바랍니다. 여러분의 협조로, 당사는 전기 및 전자장비를 생산하는 데 상당한 양의 천연 자원을 절약하고, "수명이 다한" 제품의 폐기를 위해 매립토의 사용을 최소화하며, 잠재적으로 유해한 물질이 환경으로 배출되지 않고 적절히 폐기됨으로써 일반적으로 삶의 질을 높일 수 있습니다.

FCC Notice (U.S.A. Only)

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced TV/radio technician for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Neither the Dealer nor the Manufacturer are responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.
CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canada-Industry Canada (IC):

This device complies with RSS210 of Industry Canada.
Cet appareil se conforme à RSS210 de Canada d'Industrie.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

주의 :l′utilisation d′un réseau sans fil IEEE802.11a est réstreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l′intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d′interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l′objet d′une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible.

Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionement point-à-point.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

European Community Directive R&TTE Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of March 9, 1999 on Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE).
This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.

The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

France:
Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur
Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Italy:
The use of these equipments is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

低功率射頻電機技術規範

4.7: 在5.25-5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

대한민국 KCC NCC 무선 문구:

5,25GHz - 5,35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다。

Japan Wireless Statement:

5.15GHz帯 ~ 5.35GHz帯: 屋内のみの使用。

연락처

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
주소: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan
전화: +886-2-8912-4000, 팩스: +886-2-8912-4005
기술 및 기타 지원(판매/마케팅) :http://esupport.gigabyte.com
웹 주소(영어):http://www.gigabyte.com
웹 주소(중국어):http://www.gigabyte.tw

GIGABYTE 웹사이트의 오른쪽 상단 코너에 있는 언어 목록에서 귀하의 언어를 선택하십시오.

- **GIGABYTE eSupport**

  기술적인 내용을 포함한 각종질문(판매/마케팅)을 문의하려면, 다음 주소로 문의하십시오:
  http://esupport.gigabyte.com